

ପ୍ୟାକ୍ସ ସିଲିକା ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲା ଭାରତ, ଭାରତ-U.S. AI ସୁଯୋଗ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତିରେ କଳା ସ୍ଵାକ୍ଷର

ଫେବୃୟାରୀ 20, 2026

20 ଫେବୃୟାରୀ 2026 ରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିତ୍ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ପ୍ୟାକ୍ସ ସିଲିକା ଘୋଷଣାମାମାରେ ସ୍ଵାକ୍ଷରକାରୀ ହୋଇ ଭାରତ ପ୍ୟାକ୍ସ ସିଲିକା ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣାମାମାର ଏକ ଦ୍ଵିପାକ୍ଷିକ ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତ "ଭାରତ-U.S. AI ସୁଯୋଗ ସହଭାଗିତା" ଉପରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଥିଲା।

2. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଏସ୍. କୃଷ୍ଣନ୍; ଭାରତରେ U.S. ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍; ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ U.S. ଅକ୍ସର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶ୍ରୀ ଜାକୋବ ହେଲବର୍ଗ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ରେଳ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ U.S. ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଲିସିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମାଇକେଲ୍ କ୍ରାଫ୍ଟିଓସ୍କା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସ୍ଵାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା।

3. ରେଳ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣରେ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଥିବା ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ୟାକ୍ସ ସିଲିକା ଅଧୀନରେ ସହଯୋଗ ଭାରତ-U.S. ବ୍ୟାପକ ବୈଶ୍ଵିକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଅଧୀନରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଦୃଢ଼ତା ଉପରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିବ।

4. ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଗୋର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ୟାକ୍ସ ସିଲିକାରେ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଉଭୟ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଡିପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା, ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସନୀୟତା ଆଣିଛି, ଯାହା ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

5. ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲବର୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ୟାସ୍ସ ସିଲିକା ସହଭାଗୀମାନେ ଏକ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି, AI ର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛି।

6. ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମାରୋହ ପରେ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପାୟାରସାଇଡ୍ ଚାର୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଂଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚିବ କୃଷ୍ଣନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋର, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର CEO ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମେହେରୋତ୍ରା ଏବଂ ଚାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର CEO ଡ. ରଣଧୀର ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ।

7. ପ୍ୟାସ୍ସ ସିଲିକା AI ଯୁଗ ପାଇଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ନବସୃଜନ-ଚାଳିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ, ବିଶେଷ କରି ସିଲିକନ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଯାହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଉଚ୍ଚତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି।

8. ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନବସୃଜନ-ଅନୁକୂଳ ନିୟାମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଭୌତିକ AI ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଫ୍ରୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଭ୍‌କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ସହଭାଗିତା AI ଡେଭଲପର୍, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପର୍କକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା; ମିଳିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା; ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ତାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ଓ ନିବେଶକୁ ସୁଗମ କରିବା; କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତ ପ୍ରୋସେସର୍ସର ସୁଲଭତା ଉପରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା; ଏବଂ AI ମଡେଲ୍ ଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ରେ ନବସୃଜନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି।

9. ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଭାରତ-U.S. ବ୍ୟାପକ ବୈଶ୍ୱିକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାର ଅନ୍ୟତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ରହିଛି। ପ୍ୟାସ୍ସ ସିଲିକା ଇନିସିଏଟିଭ୍‌ରେ ଭାରତର ଯୋଗଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥିର, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ-ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶର ଅଂଶୀଦାରିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

ଫେବୃୟାରୀ 20, 2026